



DIC 粘着胶带
Web page

4F42A2 C

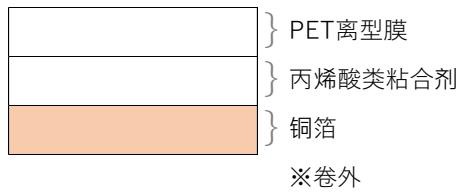


技术资料

铜箔基材胶带

DAITAC® E-0100LC

■ 构成



■ 特征

- ✓ 厚度为20μm的铜箔基材胶带。
- ✓ 粘合性优异。
- ✓ 由于铜箔基材，散热性能优良。
- ✓ 不使用RoHS指令6物质。

■ 用途

- ✓ 电子设备的EMI对策
- ✓ 电子设备的散热对策。

■ 物性

试验名	条件	被粘物	单位	E-0100LC
厚度(厚度)	除离型纸	-	μ m	20
180° 剥离粘合力	23°C, 1hr	SUS (hairline)	N/25mm	16
剪切保持力	100°C, 0.1kg	SUS (hairline)	hr	24 <

■ 尺寸

最大宽幅：1000mm

标准长度：50米

DIC株式会社

复合材料制品本部

https://www.dic-global.com/cn/products/adhesive_tapes

本资料是我司内部测试和值得信赖的数据，但只是一个示例，仅供参考。请各位用户充分考虑后再使用。请注意，在将本材料的产品应用于标签、贴纸类、构件的固定或其他方面，我们不能保证不与第三方的工业产权(工业产权)相抵触。本资料的部分或全部未经本公司许可不得复制、转载。关于本资料的内容，为了改良等可能不另行通知进行变更。